



- ☑ 最大限度地使用有限的占地面积
- ☑ 小型平台的宽度为1,254mm,可在工厂内自由编排生产线
- ☑ 新型10连贴装头和新式识别系统,实现了36,000CPH(相当于0.1秒/CHIP:最佳条件)的贴装能力!
- ☑ 对应L尺寸基板 (L510×W460mm)

## 基本规格

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 机型                    | YG12(型号:KJV-000)   |
| 对象基板                  | L50×W50mm ~ L510×W460mm  |
| 贴装效率<br>(最佳条件)        | 36,000CPH/CHIP(相当于0.1秒/CHIP)   |
| 贴装精度<br>(本公司标准<br>元件) | 绝对精度( $\mu + 3\sigma$ ): $\pm 0.05\text{mm}/\text{CHIP}$<br>重复精度( $3\sigma$ ): $\pm 0.03\text{mm}/\text{CHIP}$ |
| 对象元件                  | 0402(mm系名称)~□32*mm元件 (注1)*2010年1月开始对应  |
| 元件种类                  | 60种(最大、换算成8mm卷带)   |
| 电源规格                  | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz   |
| 供气源                   | 0.55MPa以上、清洁干燥状态   |
| 外形尺寸<br>(注2)          | L1, 254×W1, 440×H1, 450mm(盖板上方)<br>L1, 464(延长传送带端)×W1, 440×H1, 450m(盖板上方)                                      |
| 主体重量                  | 约1,340kg   |

※YG12不对应主体内置式割带器、整批更换台车、FDD等。

(注1)球电极元件除外。

(注2)不包括突起部分的尺寸。